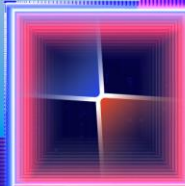


αFUSION

2025

xFusion FusionServer V8 Introduction



CONTENTS

01

Fusion서버

최신 라인업 및 제품 사양

02

핵심 기술 및 서비스

설계, 서비스 등 특징점

xFUSION xFusion 제품 포트폴리오



통신



금융



공공



인터넷



교육



모빌리티



에너지



FusionOne 솔루션



FusionOne vSAN



FusionOne for Azure Stack HCI

Hyperconverged Solutions



FusionOne HPC

HPC Solution



FusionOne Database All-in-one

Database Solution



FusionOne for WinServer

Virtualization solutions

FusionOS



FusionOS

랙서버



1U2S 1288H



2U2S 2288



2U2S 2288H



2U4S 2488H



4U2S 5288



4U4S 5885H



2U2S 2298



8U8S 9008 V5

고집적 서버



2U 4-node 8S
X6000 V7



2U 4-node 8S
X6000 V6



2U 4-node 8S
X6000 V5

Rack-Scale Servers



34*CPU
Air-cooled



2U2S
Air-cooled



144*CPU
Liquid-cooled



1U2S
DH121C

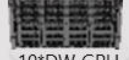


1U4S
DH141C

GPU 서버



10*SW+4*DW GPU
G5200



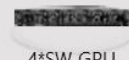
10*DW GPU
G5500



8*GPU Modul
G8600



8*GPU Modul
G8600E



4*SW GPU
2488H



8*DW GPU
G5500



8*DW GPU
CX5200



16*SW/4*DW GPU
Half-width G5500



8*DW GPU
Full-width G5500

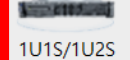


8*DW GPU
Full-width G6500

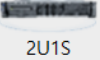


8*DW GPU
Full-width G6500E

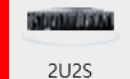
Other Computing



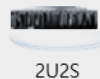
1U1S/1U2S
1158H/1258H



2U1S
2158H



2U2S
2258H



2U2S
2258

지능형 관리 플랫폼



FusionDirector Intelligent
Management Platform



FusionOnline Remote
Intelligent O&M Platform



Solution management
platform FusionOne Center



세계 최고 등급의 보안 인증 CC EAL4+

업계 최고 수준의 보안 인증
CC EAL4+ 인증



PCI DSS 4.0 보안 표준을 준수하는 세계 최초의 서버

금융 업계의 권위 있는 보안 인증 및 PCI DSS 4.0 보안 표준을 준수하는 세계 최초의 x86 서버



세계 최초 TÜV Rheinland 수냉식 누수 방지 인증

Cold-plate 수냉 서버의 신뢰성, 10년 누수 방지 요구 사항 충족



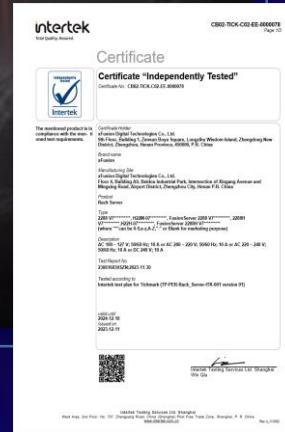
세계 최초 TÜV SÜD 냉각 PUE 에너지 효율 인증

PUE가 1.06 이하, 업계를 선도하는 Cold-plate 수냉 서버



Intertek carbon footprint 인증

Intertek의 세계 최초 서버 carbon footprint 인증으로 이전 세대에 비해 수명 주기 탄소 배출량 7% 이상 절감



Intertek Tick Mark 인증

Intertek의 세계 최초 서버 Tick Mark 인증으로 탁월한 공예, 간결한 장식, 효율적인 고장 수리 등 16개 항목에서 테스트 통과



차세대 제품군 하드웨어 업데이트(Rack&AI)

CPU 업그레이드, 더욱 강력한 성능

Intel Xeon 6세대 CPU 지원,
최대 코어수 100% 증가 등 전반적인 컴퓨팅 성능 향상

메모리 업그레이드, 더 빠른 속도

DDR5 (5600MT/s) → DDR5 (6400MT/s)
최대 MRDIMM 8800MT/s 지원, 시스템 속도 증가

PCIe 업그레이드, 슬롯 확장

내장형 RAID 카드, PCIe 슬롯 확장 등을 통해
이전 세대보다 최대 가용 슬롯 60% 확장



쿨링 시스템 업그레이드

GPU 서버 부분 수냉식 쿨링 시스템 도입,
차세대 GPU 수요를 만족

GPU 전력 지원 업그레이드

전력 지원 이전 세대보다 33% 확장
최대 450-600W GPU 지원

디스크 업그레이드

NVMe 하드 RAID 지원
속도, 내구성, 안정성 향상 및 성능 최적화

FusionServer V8



Finance

고성능 / 안전 / 신뢰



Government

고효율 / 안전 / 간단한 구성



Energy

고성능 / 절약



Cloud

고집적 / 절약 / 대용량



Network

고성능 / 안전 / 신뢰 / 절약



밸런스

고성능 · 확장성 · 보안성 · 스마트 운영
2종 모델: 1288 V8 / 2288 V8

자주 사용하지 않는 구성 요소 휴면 처리
및 전원 공급 차단
PID 에너지 세이프 속도 조절 및 전원
공급 active/standby 등 스마트 에너지
세이프 절약 기술 보유



퍼포먼스

고성능 · 확장성 · GPU
1종 모델: 2288H V8

기존 밸런스 모델의 성능에 더해
최대 450W GPU 4장 장착 지원,
다양한 활용성 및 강력한 퍼포먼스
제공



스토리지

초대용량 · 확장성
1종 모델: 5288 V8

초대형 로컬 스토리지: 최대
36개의 3.5인치 하드 드라이브와
8개의 NVMe SSD를 지원하여
cold/warm 스토리지 및 고속
스토리지 니즈 충족



플래그십

GPU · AI · 슈퍼 컴퓨팅
3종 모델: G6500 V8/G6500 E V8/G8600 V8

PCIe 타입(600W) 또는 SXM 5.0
8-GPU 모듈 지원;
수냉식 GPU서버 도입을 통한
차세대 GPU 니즈 충족

FusionServer V8 Specification



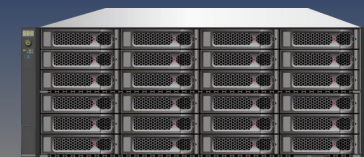
1288 V8
(1U2P)



2288 V8
(2U2P)



2288H V8
(2U2P)



5288 V8
(4U2P)

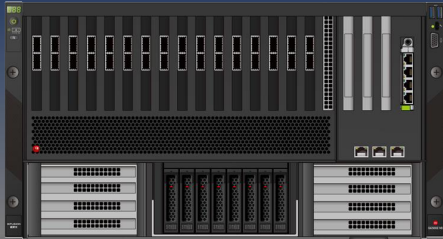
xFusion FusionServer V8 Specification

Type	1288 V8	2288 V8	2288H V8	5288 V8
Height	1U	2U	2U	4U
Processor	2P	2P	2P	2P
Processor Type	Xeon 6 SP	Xeon 6 SP	Xeon 6 AP	Xeon 6 SP
Memory	32*DIMMs DDR5 (6400MT/s)	32*DIMMs DDR5 (6400MT/s)	24*DIMMs DDR5 (6400MT/s)	32*DIMMs DDR5 (6400MT/s)
Local Storage	8/10*2.5 or 4*3.5	8/24/25*2.5 or 12*3.5	8/16/24*2.5	36*3.5 + 8*2.5
PCIe Expansion	5*PCIe Slots + 2*OCP 3.0 지원	10*PCIe Slots + 2*OCP 3.0 지원	8*PCIe Slots + 2*OCP 3.0 지원	10*PCIe Slots + 2*OCP 3.0 지원

FusionServer V8 Specification



G6500 V8
(6U2P)



G6500E V8
(6U2P)

xFusion FusionServer V8 Specification		
Type	G6500 V8	G6500E V8
Height	6U	6U
Processor	2P	2P
Processor Type	Xeon 6	Xeon 6
Memory	32*DIMMs DDR5 (6400MT/s)	32*DIMMs DDR5 (6400MT/s)
PCIe Expansion	23*PCIe 5.0 X16 Slots	8*PCIe 5.0 X16 Slots
GPU	8/10 Dual Slots, 16/20 Single Slots	16 Single Slots, NVL16
Cooling System	Air Cooling	Liquid Cooling

αFUSION

1288 V8 : 1U2P Rack Server

1288 V8 Product Pictures

1288 V8 전면도



1288 V8 후면도



1288 V8	
Form Factor	1U2P
CPU	2*Xeon 6 SP CPU , 최대 TDP 350W
Memory	32*DDR5 , 최대 6400MT/s ; MRDMM 지원 , 최대 8000MT/s
Local Storage	다양한 디스크 및 핫스왑 지원 • 8/10*EA 2.5인치 SAS/SATA/NVMe 디스크 지원 • 4*EA 3.5인치 SAS/SATA 디스크 지원 • 16*E3.s 디스크 지원 • 2*EA M.2 SSDs 지원
RAID	RAID0, 1, 10, 1E, 5, 50, 6, 60, Cache SuperCap 지원
IO	최대 5*EA PCIe 슬롯 , 2*OCP 3.0 지원
PSU	2*EA 핫스왑 PSU 장착 가능, 1+1 이중화 지원
Fan Module	8*EA 핫스왑 역회전 팬 장착, N+1 이중화 지원
Operting Temperature	5°C~35°C
Dimensions	43mm×447 mm×798 mm (HxWxD)
Power Consumption	≈1.5kW

2288 V8 전면도

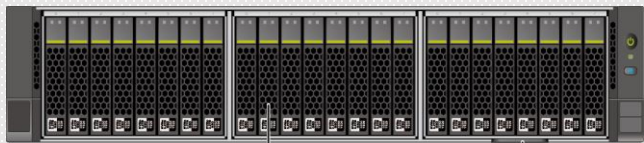


2288 V8 후면도

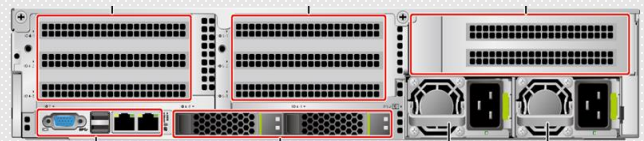


2288 V8	
Form Factor	2U2P
CPU	2*Xeon 6 SP CPU , 최대 TDP 350W
Memory	32*DDR5 , 최대 6400MT/s ; MRDMM 지원 , 최대 8000MT/s
Local Storage	다양한 디스크 및 핫스왑 지원 • 8/16/24*EA 2.5인치 SAS/SATA/NVMe 디스크 지원 • 8/12*EA 3.5인치 SAS/SATA 디스크 지원 • 36*E3.s 디스크 지원 • 2*EA M.2 SSDs 지원
RAID	RAID0, 1, 10, 1E, 5, 50, 6, 60, Cache SuperCap 지원
IO	최대 10*EA PCIe 슬롯
OCP	2*OCP 3.0 지원
PSU	2*EA 핫스왑 PSU 장착 가능, 1+1 이중화 지원
Fan Module	6*EA 핫스왑 역회전 팬 장착, N+1 이중화 지원
Operting Temperature	5°C~35°C
Dimensions	86.1mm×447 mm×798 mm (HxWxD)
Power Consumption	≈3kW

2288H V8 전면도



2288H V8 후면도



2288 V8	
Form Factor	2U2P
CPU	2*Xeon 6 AP CPU, 최대 TDP 500W
Memory	24*DDR5, 최대 6400MT/s; MRDMM 지원, 최대 8800MT/s
Local Storage	다양한 디스크 및 핫스왑 지원 8/16/24*EA 2.5인치 NVMe 디스크 지원 2*EA M.2 SSDs 지원
IO	최대 8*EA PCIe 슬롯
PSU	2*EA 핫스왑 PSU 장착 가능, 1+1 이중화 지원
Fan Module	4*EA 핫스왑 역회전 팬 장착, N+1 이중화 지원
Operting Temperature	5℃~35℃
Dimensions	86.1mm×447 mm×920 mm (HxWxD)
Power Consumption	≈3kW

5288 V8 전면도



5288 V8 후면도



5288 V8	
Form Factor	2U2P
CPU	2*Xeon 6 SP CPU , 최대 TDP 350W
Memory	32*DDR5 , 최대 6400MT/s ; MRDMM 지원 , 최대 8000MT/s
Local Storage	다양한 디스크 및 핫스왑 지원 • 36*EA 3.5인치 SAS/SATA 디스크 지원 • 8*EA 2.5인치 NVMe 디스크 지원 • 2*EA M.2 SSDs 지원
RAID	RAID0, 1, 10, 1E, 5, 50, 6, 60, Cache SuperCap 지원
IO	최대 10*EA PCIe 슬롯
OCP	2*OCP 3.0 지원
PSU	2*EA 핫스왑 PSU 장착 가능, 1+1 이중화 지원
Fan Module	6*EA 핫스왑 역회전 팬 장착, N+1 이중화 지원
Operting Temperature	5°C~35°C
Dimensions	175mm×447 mm×798 mm (HxWxD)
Power Consumption	≈1.8kW

αFUSION

G6500 V8 : 6U8Card GPU Server

G6500 V8 Product Pictures

G6500 V8 전면도

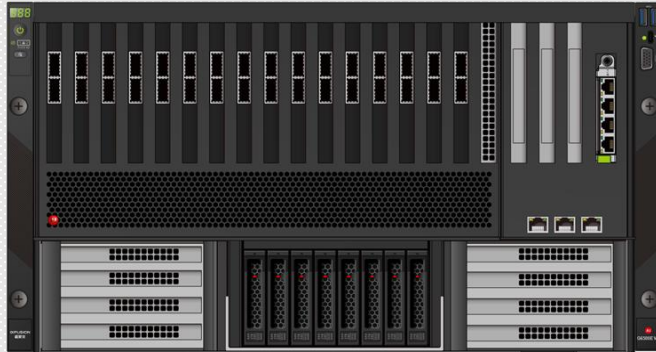


G6500 V8 후면도



G6500 V8	
Purpose	AI 훈련/추론 , HPC
Form Factor	6U2P GPU 서버
GPU	8/10*EA 듀얼 슬롯 GPU 카드 또는 16/20*EA 싱글 슬롯 GPU 카드 지원
CPU	2*EA Intel Xeon 6, 최대 TDP 500W
Local Storage	다양한 디스크 및 핫스왑 지원 •8*EA 2.5인치 SAS/SATA 디스크 지원 •8*EA NVMe SSD 디스크 지원 •2*EA M.2 SSD
RAID	RAID0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, Cache SuperCap 지원
IO	최대 23*EA PCIe 5.0 X16 슬롯
PSU	8*EA 12V 핫스왑 PSU Module, N+N/N+M 이중화 지원
Fan Module	8*EA 핫스왑 Fan Module, N+1 이중화 지원
Operting Temperature	5°C~35°C
Dimensions	264mm×447 mm×850 mm (HxWxD)
Power Consumption	≈7kW

G6500E V8 전면도



G6500E V8 후면도



G6500E V8

Purpose	대규모 AI 훈련
Form Factor	6U2P GPU 서버 (수냉식)
GPU	16 싱글 슬롯 수냉식 GPU 카드 , NVLink 지원
CPU	2*EA Intel Xeon 6, 최대 TDP 500W
Local Storage	다양한 디스크 및 핫스왑 지원 •8*EA 2.5인치 SAS/SATA 디스크 지원 •8*EA NVMe SSD 디스크 지원 •2*EA M.2 SSD
RAID	RAID0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, Cache SuperCap 지원
IO	기본 : 2*EA PCIe 5.0 X16 슬롯 확장 : 최대 8*EA PCIe 5.0 X16 슬롯 확장 지원
PSU	12*EA 12V 핫스왑 PSU Module, N+N/N+M 이중화 지원
Fan Module	5*EA 핫스왑 Fan Module, N+1 이중화 지원
Operting Temperature	5°C~35°C
Dimensions	264mm×447 mm×850 mm (HxWxD)
Power Consumption	≈12kW(NVL16)/15kW(NVL32)

αFUSION FusionPOD 제품군

**컴퓨팅 성능 8배 향상,
pPUE 1.06까지 감소**

업계 최고 밀도의 랙 스케일 서버,
144개 CPU 또는 64개 GPU 지원, 100% 수냉식 지원

높은 보안성 및 완벽한 보호 설계

노드, 캐비닛, 서버룸 누수 방지 설계,
누수 발생 노드 자동 격리 기능 제공

최첨단 블라인드 매칭 기술 적용

블라인드 매칭 구조로 케이블 프리 구현
효율적인 O&M을 위한 블라인드 노드 매칭:
향후 무인 O&M 지원



FusionPOD

유연한 수냉식 배치

데이터 센터 개조 불필요, 기존 대비 컴퓨팅 밀도 25% 향상,
공랭식 및 수냉식 하이브리드 배치 가능, 효율성 UP

**PUE < 1.2, 공랭식 데이터 센터
대비 효율 대폭 개선**

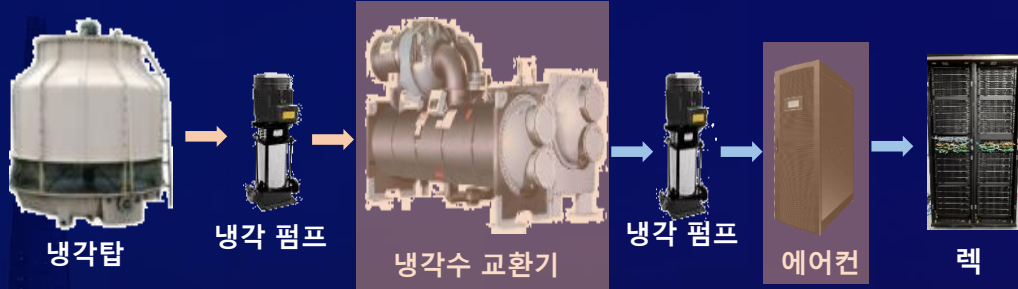
표준 데이터센터 PUE 기준 충족, 저비용으로 고성능
칩 지원 가능, 최대 칩당 500W 이상 지원

**수냉식 모델을 통한
다양한 컴퓨팅 니즈 충족**

랙형 및 고밀도 수냉식 서버 지원
수냉식 컴퓨팅을 통한 다양한 시나리오 니즈 충족

FusionPoD DLC System

공냉식 DC H/W 설계



전원공급장치 및 Cooling system 일체형 설계, DC 공간 절약

➢ 랙별로 설계되는 내장형 전원공급 및 Cooling System

➢ UPS실 및 전원실 공간 절약

➢ 수냉식 설계로 냉각수 교환기 및 에어컨 공간 절약



FusionPoD 1.0 DLC System DC H/W 설계



pPUE 27% 감소

공냉식 설계

pPUE 27% 감소

pPUE

1.5

FusionPoD 1.0
DLC 설계

pPUE

≤1.06





FusionPoD	
Purpose	HPC Parallel Computing Cluster
Power Supply	17+1 x3kW PSU Centralized power supply
Cooling System	수냉식
Server Node	32*EA 1U 수냉식 Compute Tray , 최대 8192 Cores
Power Consumption	≈50kW
Node	DH120E V8 , 1U 수냉식 Compute Tray
CPU	2*EA Intel Xeon 6 AP , 최대 TDP 500W
Memory	24*DDR5 , 최대 6400MT/s ; MRDMM 지원 , 최대 8800MT/s
Network	2*10/25G Ethernet 1*200/400G IB NDR

αFUSION

FusionPoD for AI : GPU Rack-Scale Server(V7)

FusionPoD for AI Product Pictures



FusionPoD for AI	
Purpose	AI Training Cluster & Centralized Inference Cluster
Power Supply	35+1 x3kW PSU Centralized power supply
Cooling System	수냉식
Server Node	8*EA 4U 수냉식 GPU 서버
Power Consumption	≈105kW
Node	DH560E V7 , 4U 수냉식 GPU 서버
GPU	HGX 8*H100/H200 SXM
CPU	2*EA 5th Gen Intel Xeon Scalable Processors, 최대 TDP 350W
Memory	32*DDR5 , 최대 5600MT/s
Local Storage	2*SATA SSD , 8*NVMe SSD
IO	12*EA PCIe 슬롯

CONTENTS

01

Fusion서버

최신 라인업 및 제품 사양

02

핵심 기술 및 서비스

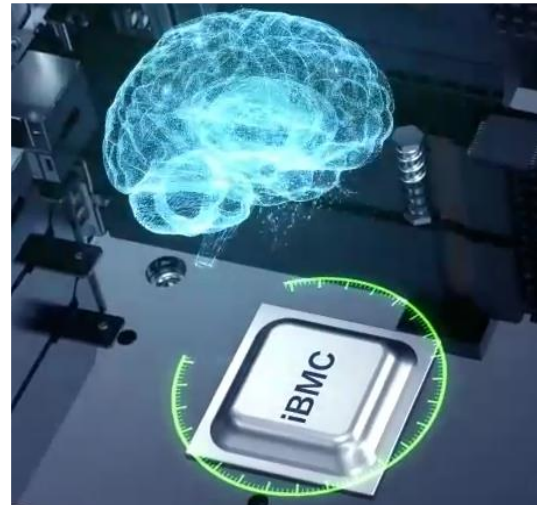
설계, 서비스 등 특징점

자체 개발 소프트웨어 및 하드웨어

- 보드 레벨 관리 서버 전용 BMC 칩; 최대 1.0GHz 주파수의 4코어 CPU
- 하나의 보조프로세서 M3 (200 MHz)와 M3 보안 코어
- 100% 자체 개발 소프트웨어 코드

칩 레벨 보안

- RoT(Root of Trust) 내장으로 처음부터 시스템 보안 보호
- 보안 프로토콜 및 보안 암호화 알고리즘으로 데이터 보안 보장
- 업계 최고의 CC EAL4+ 보안 표준 인증



다양한 RAS 기능

- 핵심 시스템 정보의 손실을 방지하는 통합 블랙박스
- 통합 지능형 모니터링 엔진 구현으로 Shutdown Video, Restart Video, Last Crash Screen 기능 제공

표준화 및 에코시스템

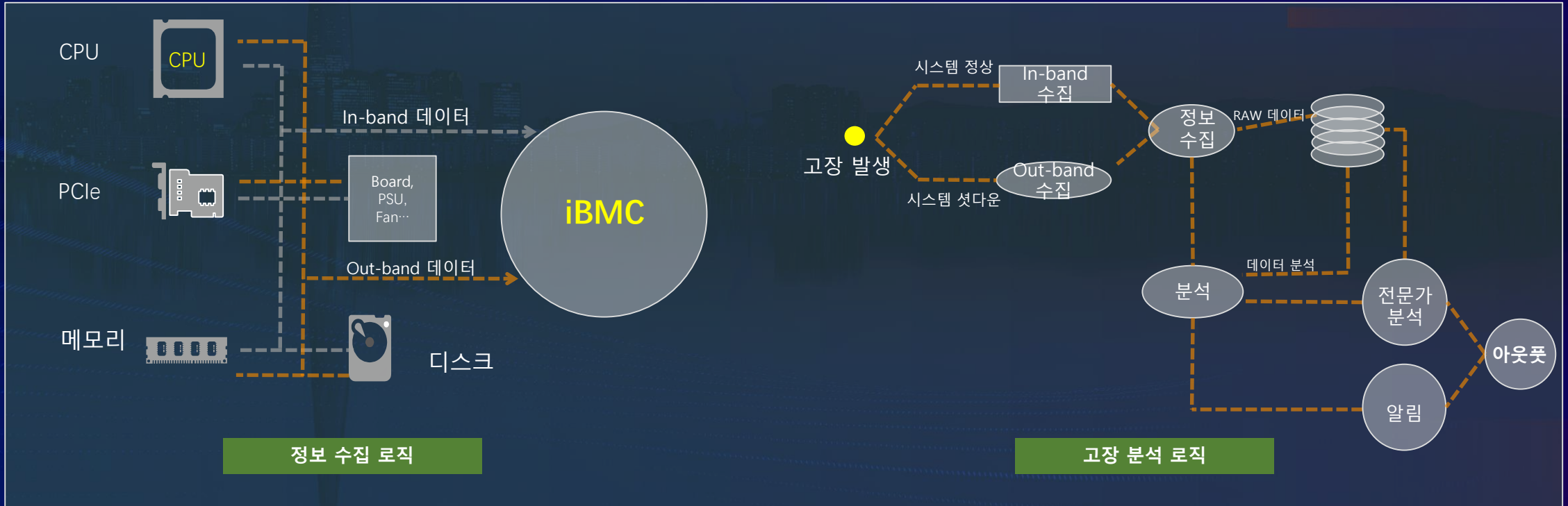
- IPMI/CLI/HTTPS/SNMP/Redfish 인터페이스
- 타사 관리 시스템과의 손쉬운 통합
- 다양한 방법으로 시스템 통합 요구 사항 충족

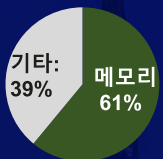
전 부품 모니터링

1. Out-band HW 및 센서 상태 모니터링
2. In/Out-band 데이터 통로 연결, OS의 정상/비정상 상태 검사 후 전체 모니터링

전문가 진단 및 고장 알림

1. BMC 자동 고장 데이터 수집
2. 20+년 이상 경력의 x86 전문가 분석 진단 제공
3. 스마트 관리 칩셋 고장 분석 진단





- 메모리 오류로 인해 서비스 중단 야기
- 메모리 오류가 61%의 system crash 원인
- 메모리 결함은 수동으로만 복구 가능

4 FusionDirector
통합 모니터링

결함 추론 결과

메모리 상태 데이터

AI 기반 메모리 결함 자가 복구 기술

1 빅데이터 학습
플랫폼

데이터 생성
5 million+
O&M 서버 수
1 million+
O&M 메모리 수
10 million+

클라우드 기반
빅데이터 학습
플랫폼

결함 모델

2 결함추론 모듈
(BIC 모듈)

AI 결함 추론
모듈

추론 결과

3 결함 복구
모듈

하드 격리

소프트 격리

결함 경고

서비스 중단을

66% ↓

클라우드 학습

수백만 사례 이상의 학습 샘플

로컬 리얼타임 추론

지속적인 자체 최적화

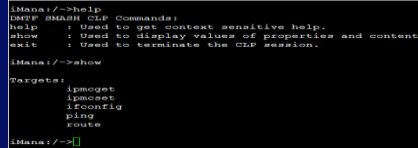
without 서비스 중단 없이
자가 보정

소프트/하드 격리 및 자가 보정

소프트웨어 보안 설계



USB 키 기반 이중 인증(2FA)

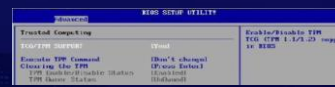
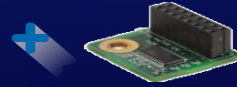


Linux 셸 차폐 및 명령 화이트리스트 제어

	用户管理	策略设置	应用控制	应用鉴权	应用配置	策略控制	策略分析	策略功能
管理用户	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
策略设置	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
应用控制	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
应用鉴权	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
应用配置	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
策略控制	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
策略分析	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
策略功能	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

사용자 역할에 따른 권한 제어

시스템 보안 설계



서버 + TCM/TPM 카드 + FusionServer - 자체 개발 BIOS

- 신뢰할 수 있는 컴퓨팅 및 보안 부팅
- TPM
- 100% BIOS 소스 코드 소유권

칩 보안 설계



자체 개발
out-of-band 관리 칩

모든 관리 정보에 대한
항목으로 독립적이고
안전한 서버 관리 구현



자체 제작
SSD

서비스 별 암호화 알고리즘
제공과 보안 및
독립성 확보



자체 제작
RAID 카드/NIC

서버의 독립적이고 안전한
외부 인터페이스를 위한
다중 프로토콜 가속

콘솔데스크

- 자체 개발/제작 out-of-band 관리 컴포넌트로 근본부터 보안 취약점 제거
- 제조사가 직접 기술지원 가능한 SSD, RAID 카드, NIC 등과 같은 자체 제작 핵심 부품

보안 기능의 효율적인 통합

- 프로세서는 보안 가속 엔진을 하드웨어 암호화와 통합하여 안전하고 빠른 작업 보장
- 이 프로세서는 ASLR(Address Space Layout Randomization) 및 NX-bit와 같은 고급 보안 기능을 지원하여 하드웨어 수준에서 스택 오버플로 위험 제거

다단계 Active/Standby 보호

- 핵심 모듈의 미러링으로 악의적인 변조 방지



진동 감쇠 스크류

근본 해결 : 팬 프레임에 대한 팬 진동의 영향을 줄이기 위해 8개의 진동 감쇠 스크류 설치



강성 증가

경로: 프레임 강성 강화하여 진동 전도 완화



금속 스프링 및 댐핑 개스킷

대상: 금속 스프링 및 댐핑 개스킷이 충격 흡수 장치로 드라이브 트레이에 추가됨



소음 감소 팬

근본 해결 : 생체 공학적 나뭇잎 모양의 디자인으로 각 팬의 소음 2.5dB 감소



공기흐름 이퀄라이저 플레이트 및 흡수성 먼(코튼)

경로: 고주파 노이즈를 감소 및 억제하고 드라이브의 IOPS 성능 보장

업계 평균



0.78%

(드라이브 고장률)

xFusion 드라이브



0.25%

(드라이브 고장률)

- 기술 지원 서비스
- 전문 서비스 팀
- ITIL-based IT 플랫폼 및 프로세스

SW 패치

고객 비즈니스 이해도

- 라이브러리 (케이스 및 문서)
- 전문가 포럼 및 셀프 서비스 툴
- 소프트웨어 업데이트 권한 부여

- 하드웨어 사전 교체
- 하드웨어 반환 & 수리

- 현장 하드웨어 교체
- 현장 문제 해결

	Super-Care	Super-Care On-site
TAC 서포트	●	●
온라인 서비스	●	●
HW 서포트	●	●
현장 지원		●



효율성과 전문성: 효율적인 맞춤형 현장설치가 가능하며 운영체제 일괄설치 툴과 가이드를 통해 서비스 전문가가 현장에서 설치 해드립니다.



- 교체 대상 부품에서의 고객사 데이터와 개인정보를 보호하기 위해 데이터 보안 요구 사항을 충족하기 위해 온디맨드 방식으로 수리 또는 파기
- 다양한 정보 보안 수준을 충족하는 3가지 유형의 미디어 보존 서비스

 **FUSION**

Thank you.





**Let Computing
Serve You Better**

